集成电路行业现状调研分析及市场前景预测报告(2023版)

产业调研网 www.cir.cn

一、基本信息

报告名称: 集成电路行业现状调研分析及市场前景预测报告(2023版)

报告编号: 1AAA878 ← 咨询订购时,请说明该编号

报告价格: 电子版: 10500 元 纸质+电子版: 10800 元

优惠价格: 电子版: 9380元 纸质+电子版: 9680元 可提供增值税专用发票

咨询热线: 400 612 8668、010-66181099、66182099、010-66183099

电子邮箱: kf@Cir.cn

详细内容: https://www.cir.cn/8/87/JiChengDianLuShiChangQianJingYuCe.html

提示信息: 如需订阅英文、日文等其它语言版本,请向客服咨询。

二、内容介绍

集成电路是现代电子产品的核心组成部分,广泛应用于计算机、通信设备、消费电子产品等多个领域。近年来,随着信息技术的快速发展,集成电路市场规模持续扩大。目前市场上的集成电路种类繁多,包括微处理器、存储器、逻辑芯片等,且随着半导体技术的进步,集成电路的集成度不断提高,性能更加优异。此外,随着5G、物联网等新兴技术的应用,对高性能、低功耗集成电路的需求不断增加。

未来,集成电路行业的发展将更加注重技术创新和应用拓展。一方面,随着摩尔定律接近物理极限,集成电路将通过三维堆叠等新技术继续提高集成度和性能。另一方面,随着5G、人工智能、自动驾驶等领域的快速发展,集成电路将更加注重面向特定应用的定制化设计,满足不同场景的需求。长期来看,集成电路行业将通过持续的技术创新和市场拓展,不断提高产品的性能和市场竞争力。

第1章 中国集成电路行业发展分析

- 1.1 集成电路行业发展综述
 - 1.1.1 集成电路的定义
 - 1.1.2 集成电路行业周期性
 - 1.1.3 集成电路产业链简介
 - 1.1.4 集成电路材料设备供给分析
 - (1) 晶圆材料供给分析
 - (2) 封测设备供给分析
 - 1.1.5 集成电路行业发展环境分析
 - (1) 集成电路行业政策环境分析
 - (2) 集成电路行业经济环境分析
 - (3) 集成电路行业技术环境分析

-2- 集成电路行业分析报告

- (4) 集成电路行业进出口环境分析
- 1.2 集成电路行业发展分析
 - 1.2.1 集成电路产业发展现状分析
 - (1) 行业发展势头良好
 - (2) 行业技术水平快速提升
 - (3) 行业竞争力仍有待加强
 - (4) 产业结构进一步优化
 - 1.2.2 集成电路产业区域发展格局分析
 - (1) 三大区域集聚发展格局业已形成
 - (2) 整体呈现"一轴一带"的分布特征
 - (3) 产业整体将"有聚有分,东进西移"
 - 1.2.3 集成电路产业面临的发展机遇
 - (1) 产业政策环境进一步向好
 - (2) 战略性新兴产业将加速发展
 - (3) 资本市场将为企业融资提供更多机会
 - 1.2.4 集成电路产业面临的主要问题
 - (1) 规模小,依赖进口
 - (2) 投资规模不足
 - (3) 创新力度不够
 - (4) 价值链整合不够
 - (5) 产业链不完善
- 1.3 集成电路设计业发展分析
 - 1.3.1 集成电路设计业发展概况分析
 - 1.3.2 集成电路设计业市场规模分析
 - 1.3.3 集成电路设计业市场特征分析
 - (1) 技术能力大幅提升
 - (2) 资本运作日益频繁
 - (3) 行业发展仍存隐忧
 - 1.3.4 集成电路设计业竞争格局分析
 - 1.3.5 集成电路设计业发展策略分析
 - 1.3.6 集成电路设计业发展前景预测
- 1.4 集成电路制造业发展分析
 - 1.4.1 集成电路制造业发展现状分析
 - (1) 集成电路制造业发展总体概况
 - (2) 集成电路制造业发展主要特点
 - (3) 集成电路制造业规模及财务指标分析

集成电路市场前景预测 -3-

- 1.4.2 集成电路制造业经济指标分析
 - (1) 集成电路制造业主要经济效益影响因素
- (2) 集成电路制造业经济指标分析
- (3) 不同规模企业主要经济指标比重变化情况分析
- (4) 不同性质企业主要经济指标比重变化情况分析
- (5) 不同地区企业经济指标分析
- 1.4.3 集成电路制造业供需平衡分析
- (1) 全国集成电路制造业供给情况分析
- (2) 全国集成电路制造业需求情况分析
- (3) 全国集成电路制造业产销率分析
- 1.4.4 集成电路制造业发展前景预测
- 1.5 集成电路封装测试业发展分析
 - 1.5.1 集成电路封测业市场规模分析
 - 1.5.2 集成电路封测业经营情况分析
 - 1.5.3 国内外厂商技术水平对比分析
 - 1.5.4 集成电路封测业竞争格局分析
 - (1) 国内集成电路封测行业竞争格局分析
 - (2) 中国集成电路封测企业国际竞争力分析
 - (3) 行业竞争结构波特五力模型分析
 - 1.5.5 集成电路封测业发展趋势分析
 - (1) 封装技术发展趋势
 - (2) 应用领域发展趋势
 - 1.5.6 集成电路封测业发展前景预测

第2章中国集成电路细分产品市场需求分析

- 2.1 ic卡市场需求分析
 - 2.1.1 ic卡市场需求现状分析
 - 2.1.2 ic卡市场需求规模分析
 - 2.1.3 ic卡市场竞争格局分析
 - 2.1.4 ic卡市场需求前景预测
- 2.2 计算机市场需求分析
 - 2.2.1 计算机市场需求现状分析
 - 2.2.2 计算机市场投资规模分析
 - 2.2.3 计算机市场需求规模分析
 - 2.2.4 计算机市场经营效益分析
 - 2.2.5 计算机市场竞争格局分析
 - (1) 一体电脑市场竞争格局

-4- 集成电路行业分析报告

- (2) 笔记本市场竞争格局
- (3) 平板电脑市场竞争格局
- (4) 超极本市场竞争格局
- 2.2.6 计算机市场发展趋势预测
- 2.3 通信设备市场需求分析
 - 2.3.1 通信设备市场需求现状分析
 - 2.3.2 通信设备市场需求规模分析
 - 2.3.3 通信设备市场竞争格局分析
 - (1) 手机市场竞争格局
 - (2) 智能手机市场竞争格局
 - 2.3.4 通信设备市场需求前景预测
- 2.4 消费电子市场需求分析
 - 2.4.1 消费电子市场需求现状分析
 - 2.4.2 消费电子市场需求规模分析
 - 2.4.3 消费电子市场竞争格局分析
 - (1) u盘市场竞争格局
 - (2) 闪存卡市场竞争格局
 - (3) 移动硬盘市场竞争格局
- 2.5 mcu市场需求分析
 - 2.5.1 mcu市场需求现状分析
 - 2.5.2 mcu市场需求规模分析
 - 2.5.3 mcu市场竞争格局分析
 - (1) mcu市场整体竞争格局
 - (2) mcu细分市场竞争格局
 - 2.5.4 mcu市场需求前景预测
 - (1) mcu市场整体需求预测
 - (2) mcu主要应用领域需求预测

第3章 芯片市场需求分析

- 3.1 led芯片市场需求分析
 - 3.1.1 led芯片发展现状分析
 - (1) led芯片供求现状
 - (2) led芯片价格现状
 - 3.1.2 led芯片需求规模分析
 - 3.1.3 led芯片竞争格局分析
 - (1) 区域竞争分析
 - (2) 市场占有率分析

集成电路市场前景预测 -5-

- (3) 竞争力分析
- (4) led芯片品牌总汇
- (5) 国外led芯片厂商介绍
- (6) 全球led芯片三大阵营市场研究
- 3.1.4 led芯片需求前景预测
- 3.2 sim芯片市场需求分析
 - 3.2.1 sim芯片发展现状分析
 - 3.2.2 sim芯片需求规模分析
 - 3.2.3 sim芯片竞争格局分析
 - 3.2.4 sim芯片需求前景预测
- 3.3 身份识别类芯片市场需求分析
 - 3.3.1 身份识别类芯片发展现状分析
 - 3.3.2 身份识别类芯片需求规模分析
 - 3.3.3 身份识别类芯片竞争格局分析
 - 3.3.4 身份识别类芯片需求前景预测
- 3.4 金融支付类芯片市场需求分析
 - 3.4.1 金融支付类芯片发展现状分析
 - 3.4.2 金融支付类芯片需求规模分析
 - 3.4.3 金融支付类芯片竞争格局分析
 - 3.4.4 金融支付类芯片需求前景预测
- 3.5 银行ic卡芯片市场需求分析
 - 3.5.1 银行ic卡芯片发展现状分析
 - 3.5.2 银行ic卡芯片需求规模分析
 - 3.5.3 银行ic卡芯片竞争格局分析
 - 3.5.4 银行ic卡芯片需求前景预测
- 3.6 居民健康卡芯片市场需求分析
 - 3.6.1 居民健康卡芯片发展现状分析
 - 3.6.2 居民健康卡芯片需求规模分析
 - 3.6.3 居民健康卡芯片竞争格局分析
 - 3.6.4 居民健康卡芯片需求前景预测
- 3.7 社保卡芯片市场需求分析
 - 3.7.1 社保卡芯片发展现状分析
 - 3.7.2 社保卡芯片需求规模分析
 - 3.7.3 社保卡芯片竞争格局分析
 - 3.7.4 社保卡芯片需求前景预测
- 3.8 移动支付芯片市场需求分析

-6- 集成电路行业分析报告

- 3.8.1 移动支付芯片发展现状分析
- (1) 移动支付产品分析
- (2) 银联与中移动移动支付标准之争已经解决
- (3) 2014年起三大运营商主推具有nfc功能的手机
- (4) nfc移动支付不受央行新政限制
- (5) 海外供应商垄断nfc芯片
- 3.8.2 移动支付芯片需求规模分析
- 3.8.3 移动支付芯片竞争格局分析
- 3.8.4 移动支付芯片需求前景预测
- 3.9 usb-key芯片市场需求分析
 - 3.9.1 usb-key芯片发展现状分析
 - 3.9.2 usb-key芯片需求规模分析
 - 3.9.3 usb-key芯片竞争格局分析
 - 3.9.4 usb-key芯片需求前景预测
- 3.10 td-lte芯片市场需求分析
 - 3.10.1 td-lte芯片发展现状分析
 - 3.10.2 td-lte芯片需求规模分析
 - 3.10.3 td-lte芯片竞争格局分析
 - 3.10.4 td-lte芯片需求前景预测
- 3.11 安全芯片市场需求分析
 - 3.11.1 安全芯片发展现状分析
 - 3.11.2 安全芯片需求规模分析
 - 3.11.3 安全芯片竞争格局分析
 - 3.11.4 安全芯片需求前景预测
- 3.12 通讯射频芯片市场需求分析
 - 3.12.1 通讯射频芯片发展现状分析
 - 3.12.2 通讯射频芯片需求规模分析
 - 3.12.3 通讯射频芯片竞争格局分析
 - 3.12.4 通讯射频芯片需求前景预测
- 3.13 家电控制芯片市场需求分析
 - 3.13.1 家电控制芯片发展现状分析
 - 3.13.2 小家电控制芯片需求规模分析
 - 3.13.3 家电控制芯片竞争格局分析
 - 3.13.4 小家电控制芯片需求前景预测
- 3.14 节能应用类芯片市场需求分析
 - 3.14.1 节能应用类芯片发展现状分析

集成电路市场前景预测 -7-

- 3.14.2 节能应用类芯片需求规模分析
- 3.14.3 节能应用类芯片竞争格局分析
- 3.14.4 节能应用类芯片需求前景预测
- 3.15 电脑数码类芯片市场需求分析
 - 3.15.1 电脑数码类芯片发展现状分析
 - 3.15.2 电脑数码类芯片需求规模分析
 - 3.15.3 电脑数码类芯片竞争格局分析
 - 3.15.4 电脑数码类芯片需求前景预测
- 3.16 电源管理芯片市场需求分析
 - 3.16.1 电源管理芯片发展现状分析
 - 3.16.2 电源管理芯片需求规模分析
 - 3.16.3 电源管理芯片竞争格局分析
 - 3.16.4 电源管理芯片需求前景预测
- 3.17 分立器件芯片市场需求分析
 - 3.17.1 分立器件芯片发展现状分析
 - 3.17.2 分立器件芯片需求规模分析
 - 3.17.3 分立器件芯片竞争格局分析
 - 3.17.4 分立器件芯片需求前景预测

第4章 中国集成电路下游市场需求分析

- 4.1 计算机行业对集成电路需求分析
 - 4.1.1 计算机行业发展现状分析
 - 4.1.2 计算机对集成电路需求现状
 - 4.1.3 计算机对集成电路需求前景
- 4.2 智能手机行业对集成电路需求分析
 - 4.2.1 智能手机行业发展现状分析
 - 4.2.2 智能手机对集成电路需求现状
 - 4.2.3 智能手机对集成电路需求前景
- 4.3 平板电脑行业对集成电路需求分析
 - 4.3.1 平板电脑行业发展现状分析
 - 4.3.2 平板电脑对集成电路需求现状
 - 4.3.3 平板电脑对集成电路需求前景
- 4.4 可穿戴设备行业对集成电路需求分析
 - 4.4.1 可穿戴设备行业发展现状分析
 - 4.4.2 可穿戴设备对集成电路需求现状
 - 4.4.3 可穿戴设备对集成电路需求前景
- 4.5 工业控制行业对集成电路需求分析

-8- 集成电路行业分析报告

- 4.5.1 工业控制行业发展现状分析
- 4.5.2 工业控制对集成电路需求现状
- 4.5.3 工业控制对集成电路需求前景
- 4.6 汽车电子行业对集成电路需求分析
 - 4.6.1 汽车电子行业发展现状分析
 - 4.6.2 汽车电子对集成电路需求现状
 - 4.6.3 汽车电子对集成电路需求前景

第5章 主要集成电路行业竞争主体发展分析

- 5.1 外商独资企业发展分析
 - 5.1.1 外商独资企业发展现状分析
 - 5.1.2 外商独资企业市场份额分析
 - 5.1.3 外商独资企业经营情况分析
 - 5.1.4 外商独资企业投资并购分析
 - 5.1.5 外商独资企业发展战略分析
 - 5.1.6 外商独资企业竞争优势分析
 - 5.1.7 外商独资企业最新动向分析
 - 5.1.8 对外商独资企业发展建议
- 5.2 中外合资企业发展分析
 - 5.2.1 中外合资企业发展现状分析
 - 5.2.2 中外合资企业市场份额分析
 - 5.2.3 中外合资企业经营情况分析
 - 5.2.4 中外合资企业投资并购分析
 - 5.2.5 中外合资企业发展战略分析
 - 5.2.6 中外合资企业竞争优势分析
 - 5.2.7 中外合资企业存在问题分析
 - 5.2.8 中外合资企业最新动向分析
 - 5.2.9 对中外合资企业发展建议

5.3 内资企业发展分析

- 5.3.1 内资企业发展现状分析
- 5.3.2 内资企业市场份额分析
- 5.3.3 内资企业经营情况分析
- 5.3.4 内资企业扶持政策分析
- 5.3.5 内资企业投资并购分析
- 5.3.6 内资企业发展战略分析
- 5.3.7 内资企业竞争优势分析
- 5.3.8 内资企业存在问题分析

集成电路市场前景预测 -9-

- 5.3.9 内资企业最新动向分析
- 5.3.10 国内市场进口替代空间分析
- 5.3.11 对内资企业发展建议

第6章 重点区域集成电器产业发展分析

- 6.1 长三角地区集成电路产业发展分析
 - 6.1.1 集成电路产业发展概况
 - 6.1.2 集成电路产业政策规划分析
 - 6.1.3 集成电路产业发展现状分析
 - 6.1.4 集成电路设计业发展分析
 - 6.1.5 集成电路制造业发展分析
 - 6.1.6 集成电路封装测试业发展分析
 - 6.1.7 集成电路产业发展前景预测
- 6.2 京津环渤海地区集成电路产业发展分析
 - 6.2.1 集成电路产业发展概况
 - 6.2.2 集成电路产业政策规划分析
 - 6.2.3 集成电路产业发展现状分析
 - 6.2.4 集成电路设计业发展分析
 - 6.2.5 集成电路制造业发展分析
 - 6.2.6 集成电路封装测试业发展分析
 - 6.2.7 集成电路产业发展前景预测
- 6.3 泛珠三角地区集成电路产业发展分析
 - 6.3.1 集成电路产业发展概况
 - 6.3.2 集成电路产业政策规划分析
 - 6.3.3 集成电路产业配套发展分析
 - 6.3.4 集成电路产业发展现状分析
 - 6.3.5 集成电路设计业发展分析
 - 6.3.6 集成电路制造业发展分析
 - 6.3.7 集成电路封装测试业发展分析
 - 6.3.8 集成电路产业发展前景预测
- 6.4 其他重点地区集成电路产业发展分析
 - 6.4.1 重庆市集成电路产业发展分析
 - 6.4.2 成都市集成电路产业发展分析
 - 6.4.3 西安市集成电路产业发展分析
 - 6.4.4 武汉市集成电路产业发展分析

第7章 集成电路领先企业发展分析

-10- 集成电路行业分析报告

7.1 集成电路设计企业发展分析

- 7.1.1 炬力集成电路设计有限公司
- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业新产品动向分析
- (6) 企业技术水平分析
- (7) 企业核心竞争力分析
- (8) 企业发展优劣势分析
- (9) 企业2023年经营计划
- (10) 企业最新发展动向
- 7.1.2 中国华大集成电路设计集团有限公司
 - (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业技术水平分析
- (6) 企业核心竞争力分析
- (7) 企业发展优劣势分析
- (8) 企业2023年经营计划
- (9) 企业最新发展动向
- 7.1.3 北京中星微电子有限公司
- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析
- (8) 企业核心竞争力分析
- (9) 企业发展优劣势分析
- (10) 企业最新发展动向
- 7.1.4 大唐微电子技术有限公司
 - (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析

集成电路市场前景预测 -11-

- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业技术水平分析
- (6) 企业核心竞争力分析
- (7) 企业发展优劣势分析
- (8) 企业最新发展动向
- 7.1.5 深圳海思半导体有限公司
- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业技术水平分析
- (6) 企业核心竞争力分析
- (7) 企业发展优劣势分析
- 7.1.6 无锡华润矽科微电子有限公司
- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业新产品动向分析
- (6) 企业技术水平分析
- (7) 企业核心竞争力分析
- (8) 企业发展优劣势分析
- (9) 企业最新发展动向
- 7.1.7 杭州士兰集成电路有限公司
- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业技术水平分析
- (6) 企业发展优劣势分析
- 7.1.8 上海华虹集成电路有限公司
- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析

-12- 集成电路行业分析报告

- (5) 企业技术水平分析
- (6) 企业核心竞争力分析
- (7) 企业发展优劣势分析
- (8) 企业最新发展动向
- 7.1.9 北京同方微电子有限公司
- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业技术水平分析
- (6) 企业核心竞争力分析
- (7) 企业发展优劣势分析
- (8) 企业最新发展动向
- 7.1.10 展讯通信(上海)有限公司
- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业技术水平分析
- (7) 企业核心竞争力分析
- (8) 企业发展优劣势分析
- (9) 企业最新发展动向
- 7.2 集成电路制造企业发展分析
 - 7.2.1 中芯国际集成电路制造有限公司
 - (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构分析
 - (4) 企业营销网络分析
 - (5) 企业核心竞争力分析
 - (6) 企业发展优劣势分析
 - (7) 企业最新发展动向
 - 7.2.2 上海华虹(集团)有限公司
 - (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构分析

集成电路市场前景预测 -13-

- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业核心竞争力分析
- (6) 企业发展优劣势分析
- (7) 企业最新发展动向
- 7.2.3 华润微电子(控股)有限公司
- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业核心竞争力分析
- (6) 企业发展优劣势分析
- (7) 企业最新发展动向
- 7.2.4 无锡海力士意法半导体有限公司
 - (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业核心竞争力分析
- (6) 企业发展优劣势分析
- 7.2.5 和舰科技(苏州)有限公司
- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业核心竞争力分析
- (6) 企业发展优劣势分析
- (7) 企业2023年经营计划
- (8) 企业最新发展动向
- 7.2.6 江苏长电科技股份有限公司
- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业核心竞争力分析
- (6) 企业发展优劣势分析
- (7) 企业2023年经营计划

-14- 集成电路行业分析报告

- (8) 企业最新发展动向
- 7.2.7 上海先进半导体制造股份有限公司
 - (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业核心竞争力分析
- (6) 企业发展优劣势分析
- (7) 企业2023年经营计划
- (8) 企业最新发展动向
- 7.2.8 台积电(上海)有限公司
- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业核心竞争力分析
- (6) 企业发展优劣势分析
- (7) 企业2023年经营计划
- 7.2.9 上海华虹宏力半导体制造有限公司
- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业核心竞争力分析
- (6) 企业发展优劣势分析
- (7) 企业最新发展动向
- 7.2.10 吉林华微电子股份有限公司
 - (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构分析
 - (4) 企业营销网络分析
 - (5) 企业核心竞争力分析
 - (6) 企业发展优劣势分析
 - (7) 企业经营计划
 - (8) 企业最新发展动向

7.3 集成电路封装测试企业发展分析

集成电路市场前景预测 -15-

7.3.1 飞思卡尔半导体(中国)有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业技术水平分析
- (5) 企业核心竞争力分析
- (6) 企业发展优劣势分析
- (7) 企业最新发展动向

7.3.2 南通华达微电子集团有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业整体产能分析
- (4) 企业封装能力分析
- (5) 企业技术水平分析
- (6) 企业核心竞争力分析
- (7) 企业发展优劣势分析
- (8) 企业最新发展动向

7.3.3 日月光封装测试(上海)有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业技术水平分析
- (5) 企业销售渠道分析
- (6) 企业发展优劣势分析

7.3.4 深圳赛意法微电子有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业整体产能分析
- (4) 企业产品产量分析
- (5) 企业客户群体分析
- (6) 企业技术设备分析
- (7) 企业业务水平分析
- (8) 企业资质水平分析
- (9) 企业发展优劣势分析
- 7.3.5 江苏新潮科技集团有限公司
- (1) 企业发展简况分析

-16- 集成电路行业分析报告

- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业整体产能分析
- (4) 企业技术水平分析
- (5) 企业核心竞争力分析
- (6) 企业发展优劣势分析
- 7.3.6 上海松下半导体有限公司
- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业主营业务分析
- (3) 企业经营状况分析
- (4) 企业技术水平分析
- (5) 企业产品产量分析
- (6) 企业封装方式分析
- (7) 企业销售渠道分析
- (8) 企业发展优劣势分析
- 7.3.7 英特尔产品(成都)有限公司
- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业主营业务分析
- (3) 企业经营情况分析
- (4) 企业整体产能分析
- (5) 企业文化氛围分析
- (6) 企业产量规模分析
- (7) 企业发展优劣势分析
- 7.3.8 南通富士通微电子股份有限公司
- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品产量分析
- (4) 企业技术水平分析
- (5) 企业核心竞争力分析
- (6) 企业发展优劣势分析
- (7) 企业2023年经营计划
- (8) 企业最新发展动向
- 7.3.9 星科金朋(上海)有限公司
- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业主营业务分析
- (3) 企业经营情况分析
- (4) 企业客户群体分析

集成电路市场前景预测 -17-

- (5) 企业销售渠道分析
- (6) 企业发展优劣势分析
- (7) 企业最新发展动向
- 7.3.10 乐山无线电股份有限公司
- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业主营业务分析
- (3) 企业经营情况分析
- (4) 企业技术管理水平分析
- (5) 企业产品品质分析
- (6) 企业资质水平分析
- (7) 企业发展优劣势分析

第8章 中智林 行业发展趋势与前景预测

- 8.1 集成电路行业发展趋势分析
 - 8.1.1 集成电路行业区域发展趋势
 - 8.1.2 集成电路行业技术发展趋势
 - 8.1.3 集成电路行业产品结构趋势
 - 8.1.4 集成电路行业市场竞争趋势
- 8.2 集成电路行业市场前景预测
 - 8.2.1 集成电路行业市场规模预测
 - 8.2.2 集成电路企业经营前景预测
- 8.3 集成电路行业投资前景预测
 - 8.3.1 集成电路行业进入壁垒分析
 - 8.3.2 集成电路行业投资风险分析
 - 8.3.3 集成电路行业投资可行性分析
 - 8.3.4 集成电路行业投资前景分析
- 8.4 集成电路行业投资建议
 - 8.4.1 集成电路细分市场投资建议
 - 8.4.2 集成电路区域布局投资建议
 - 8.4.3 集成电路企业并购重组建议

图表目录

图表 1: 集成电路产业链示意图

图表 2: 全球前十大12英寸晶圆产能供货商(单位: 千片/月,%)

图表 3:2018-2023年我国电子专用设备制造业发展规模(单位:亿元,%)

图表 4:通过验收的29项封测设备

图表 5: 集成电路行业主要政策分析

-18- 集成电路行业分析报告

图表 6: 2018-2023年中国国内生产总值及其增长情况(单位:亿元,%)

图表 7:2018-2023年全国工业增加值及其增长情况(单位:亿元,%)

图表 8: 2023年我国主要宏观经济指标增长率预测(单位:%)

图表 9: 2018-2023年中国gdp增速与集成电路行业销售额增速对比图(单位:%)

图表 10: 2018-2023年集成电路行业相关专利申请数量变化图(单位:项)

图表 11: 2018-2023年集成电路行业相关专利公开数量变化图(单位:项)

图表 12: 截至2022年日中国集成电路行业相关专利申请类型(单位:%)

图表 13: 截至2022年集成电路行业相关专利申请人(前十名)综合比较(单位:项,%,人,年)

图表 14: 截至2022年我国集成电路行业相关专利分布领域(前十位)(单位:项)

图表 15: 2018-2023年美国实际gdp环比折年率(单位:%)

图表 16: 欧元区17国gdp季调折年率(单位:%)

图表 17: 2018-2023年日本gdp环比变化情况(单位:%)

图表 18: 2018-2023年全球主要经济体经济增速及预测分析(单位:%)

图表 19: 2018-2023年中国集成电路产业发展情况(单位:亿元,亿美元,%)

图表 20: 2018-2023年我国集成电路行业销售额走势(单位:亿元,%)

图表 21: 2023年我国集成电路产业结构(单位:%)

图表 22: 中国集成电路产业长三角地区分布概况

图表 23: 未来集成电路产业的整体空间布局特点分析

图表 24: 2018-2023年我国集成电路行业投资情况(单位:亿元,%)

图表 25: 2018-2023年我国集成电路设计市场销售额走势(单位:亿元,%)

图表 26: 2018-2023年我国集成电路设计业竞争格局变化情况(单位: 家,%)

图表 27: 集成电路设计业发展策略简析

图表 28: 2023-2029年中国集成电路设计业市场规模预测图(单位:亿元,%)

图表 29: 集成电路制造业发展主要特点分析

图表 30: 2018-2023年中国集成电路制造业规模分析(单位:家,人,万元)

图表 31: 2018-2023年中国集成电路制造业盈利能力分析(单位: %)

图表 32: 2018-2023年中国集成电路制造业运营能力分析(单位:次)

图表 33: 2018-2023年中国集成电路制造业偿债能力分析(单位:%,倍)

图表 34: 2018-2023年中国集成电路制造业发展能力分析(单位:%)

图表 35: 2018-2023年中国集成电路制造业主要经济指标统计表(单位: 万元,人,家,%)

图表 36: 不同规模企业数量比重变化趋势图(单位:%)

图表 37: 不同规模企业资产总额比重变化趋势图(单位:%)

图表 38: 不同规模企业销售收入比重变化趋势图(单位:%)

图表 39: 不同规模企业利润总额比重变化趋势图(单位:%)

图表 40:不同性质企业数量比重变化趋势图(单位:%)

图表 41: 不同性质企业资产总额比重变化趋势图(单位:%)

集成电路市场前景预测 -19-

- 图表 42: 不同性质企业销售收入比重变化趋势图(单位:%)
- 图表 43: 不同性质企业利润总额比重变化趋势图(单位:%)
- 图表 44: 居前的10个省市销售收入比重图(单位:%)
- 图表 45: 居前的10个省市销售收入统计表(单位:万元,%)
- 图表 46: 居前的10个省市资产总额比重图(单位:%)
- 图表 47: 居前的10个省市资产总额统计表(单位: 万元,%)
- 图表 48: 居前的10个省市负债比重图(单位:%)
- 图表 49: 居前的10个省市负债统计表(单位:万元,%)
- 图表 50: 居前的10个省市销售利润比重图(单位:%)
- 图表 51: 居前的10个省市销售利润统计表(单位:万元,%)
- 图表 52: 居前的10个省市利润总额比重图(单位:%)
- 图表 53: 居前的10个省市利润总额统计表(单位:万元,%)
- 图表 54: 居前的10个省市产成品比重图(单位:%)
- 图表 55: 居前的10个省市产成品统计表(单位: 万元,%)
- 图表 56: 居前的10个省市企业单位数比重图(单位:%)
- 图表 57: 居前的10个省市单位数及亏损单位数统计表(单位:家)
- 图表 58: 居前的10个亏损省市亏损总额比重图(单位:%)
- 图表 59: 居前的10个亏损省市亏损总额统计表(单位:万元,%)
- 图表 60:集成电路制造业工业总产值及增长率走势(单位:亿元,%)
- 图表 61: 2018-2023年集成电路制造业产成品及增长率走势图(单位:亿元,%)
- 图表 62:集成电路制造业销售产值及增长率变化情况(单位:亿元,%)
- 图表 63: 2018-2023年集成电路制造业销售收入及增长率变化趋势图(单位:亿元,%)
- 图表 64: 2023年以来全国集成电路制造业产销率变化趋势图(单位:%)
- 图表 65: 2018-2023年中国集成电路封测业市场规模走势图(单位:亿元,%)
- 图表 66: 国内封测厂商与行业领先封测厂商主要技术对比
- 图表 67: 中国集成电路封装测试行业企业类别
- 图表 68: 集成电路封装行业上游议价能力分析
- 图表 69: 集成电路封装行业下游议价能力分析
- 图表 70: 集成电路封装行业潜在进入者威胁分析
- 图表 71: 集成电路封装行业替代品威胁分析
- 图表 72: 中国集成电路封装行业竞争强度总结
- 图表 73: 封装技术应用领域发展趋势
- 图表 74: 2023-2029年中国集成电路封测业市场规模预测图(单位:亿元,%)
- 图表 75: ic卡行业需求领域分析
- 图表 76: 我国主要行业ic卡出货量分布情况(单位:%)
- 图表 77: 2018-2023年我国ic卡销售数量变化情况(单位: 亿张,%)

-20- 集成电路行业分析报告

图表 78: 我国智能卡行业主要厂商及市场占有率(单位:%)

图表 79: 国内智能卡芯片提供商优势领域

图表 80: 2023-2029年中国ic卡需求量预测(单位: 亿张)

图表 81: 2023年我国电子计算机行业投资情况(单位:亿元,%)

图表 82: 2023年电子计算机行业各季度销售产值完成(单位:亿元,%)

图表 83: 2023年电子计算机行业效益完成情况(单位:亿元,%)

图表 84: 2023年中国一体电脑市场品牌关注比例分布(单位:%)

图表 85: 2023年中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布(单位:%)

图表 86: 2023年中国平板电脑市场品牌关注比例分布(单位:%)

图表 87: 2023年中国超极本市场品牌关注比例分布(单位:%)

图表 88: 2018-2023年中国通信设备制造行业销售规模走势图(单位:亿元,%)

图表 89: 2023年中国手机市场品牌关注比例分布(单位:%)

图表 90: 2023年中国智能手机市场品牌关注比例分布(单位:%)

图表 91: 2023-2029年中国通信设备制造业需求规模预测图(单位:亿元,%)

图表 92: 2018-2023年全球消费电子行业销售额增长情况(单位: 亿美元,%)

图表 93: 2023年中国u盘市场品牌关注比例分布(单位:%)

图表 94: 2023年中国闪存卡市场品牌关注比例分布(单位:%)

图表 95: 2023年中国移动硬盘市场品牌关注比例分布(单位:%)

图表 96: 中国mcu应用领域销售额分布(单位:%)

图表 97: 2018-2023年国内mcu市场规模及增长情况(单位:亿元,%)

图表 98: 中国mcu市场品牌销售额结构(单位:%)

图表 99: 中国小家电mcu市场品牌竞争结构(单位:%)

图表 100: 中国鼠标键盘mcu市场品牌竞争结构(单位:%)

图表 101: 中国便携式计算终端用锂电池mcu市场品牌竞争结构(单位:%)

图表 102: 中国智能电表mcu市场品牌竞争结构(单位:%)

图表 103: 2023-2029年中国mcu市场规模预测(单位:亿元)

图表 104: 2023-2029年中国mcu主要应用领域销量增长(单位:亿片)

图表 105: 2018-2023年国内mocvd产量、平均开机率、产能利用率(单位: 台,%)

图表 106: 2018-2023年中国led芯片需求规模走势图(单位:亿元,%)

图表 107: 2018-2023年中国市场各地led芯片厂商市场占有率情况(单位:%)

图表 108: 2023年中国led芯片市场占有率情况(单位:%)

图表 109: 2023年中国led芯片竞争力前十强企业得分表(单位:分)

图表 110: 2023年中国led芯片竞争力前十强企业对比图(单位:分)

图表 111: 全球led芯片品牌名单汇总

图表 112: 国外led芯片厂商

图表 113: 全球led芯片市场三大阵营商

集成电路市场前景预测 -21-

图表 114: 2023-2029年中国led芯片需求规模预测图(单位:亿元)

图表 115: 2018-2023年中国sim芯片需求规模走势图(单位:亿元,%)

图表 116: 中国sim芯片厂商市场份额分布图(单位:%)

图表 117: 2023-2029年中国sim芯片需求规模预测图(单位:亿元)

图表 118: 身份识别技术的分类

图表 119: 2023-2029年中国生物识别技术行业市场规模与预测(单位:亿元)

图表 120: 2023-2029年全球指纹识别市场增量(单位: 亿美元)

略……

订阅"集成电路行业现状调研分析及市场前景预测报告(2023版)",编号: 1AAA878,

请致电: 400 612 8668、010-6618 1099、010-66182099、010-66183099

Email邮箱: kf@Cir.cn

详细内容: https://www.cir.cn/8/87/JiChengDianLuShiChangQianJingYuCe.html

了解更多,请访问上述链接,以下无内容!!

-22- 集成电路行业分析报告